

SEMICON Japan 2025 出展のお知らせ

2025年12月17日（水）～19日（金）

於：東京ビッグサイト

トルンプ株式会社 ブース番号 W3612
(西3ホール)



お客様各位

拝啓 貴社ますますご盛栄のこととお喜び申し上げます。

弊社は2025年12月に開催される「SEMICON Japan 2025」に出展いたします。

半導体製造工程で重要な「省エネ」「省コスト」「高スループット」に貢献するプラズマ電源ソリューションやレーザ技術について最新情報を展示するとともに、お客様のご相談を承ります。

ご来場、弊社ブースへのお立ち寄りを心よりお待ちしております。

敬具

2025年11月吉日

トルンプ株式会社 エレクトロニクス事業部
事業部長 ガブリエル クルーゼ

トルンプ出展のみどころ

省エネ・省コスト・高スループットに貢献する高周波電源+整合器による技術ソリューション、
HiPIMS向けパルス直流電源やレーザ技術によるTGV/TSV向けアプリケーションを提案します

■ 製品展示

高周波電源 TruPlasma RF シリーズ 1000 (G3) (写真左)

整合器 TruPlasma Match シリーズ (写真右)

パルス直流電源 TruPlasma Highpulse シリーズ 4000 (G2)



■ 加工サンプル展示

TGV微細加工

また、弊社ブースでアンケートにご協力いただいた方には、トルンプロゴ入りカレンダーなどのトルンップグッズが当たるLucky Draw（福引）をご用意しています。2025年の締めくくりにお楽しみください。（数に限りがありますので、終了の際はご容赦ください。）

入場料無料（入場登録が必要です）：ご登録は展示会主催者サイトから
<https://www.semiconjapan.org/jp/about/pricing-and-register>